

## 台湾・TSMC社から「Excellent performance賞 (ウェット洗浄装置部門)」を受賞

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズは12月6日、世界最大の半導体ファウンドリー※のTSMC社（本社：台湾・新竹市／会長：Dr. Mark Liu氏）から、「2018年度サプライチェーンマネジメントフォーラム」において、2018年度「Excellent performance in Wet Clean Equipment賞」を受賞しました。



### 表彰式の模様

右：TSMC社 CEO & バイス・チェアマン  
Dr. CC Wei氏  
左：当社 代表取締役 社長執行役員  
須原 忠浩

☆この画像の印刷用データは、下記URLよりダウンロードできます。  
([www.screen.co.jp/press/download/SPE181211J](http://www.screen.co.jp/press/download/SPE181211J))

TSMC社が主催する「サプライチェーンマネジメントフォーラム」は毎年台湾で開催され、装置、材料、パッケージング、検査、ITシステム、環境関連のサービスなど、さまざまな分野から世界各国のサプライヤーが参加します。同フォーラムでは、年間を通じてTSMC社に高い貢献度を示したサプライヤーが特別に選出されるセレモニーが行われており、2018年は、当社の洗浄装置が、高い装置性能を発揮しTSMC社へのサポートに貢献したとして、「Excellent performance in Wet Clean Equipment賞」を受賞。TSMC社のDr. CC Wei氏（CEO & バイス・チェアマン）より表彰されました。

今回の受賞は、当社の洗浄装置が5nmにおける最先端の研究開発に寄与したことや、7nmのRamp upへのサポート、コスト低減及びエネルギー削減への継続的な取り組みが高く評価されました。当社の枚葉式洗浄装置は、先端ノード開発におけるさらなる歩留まり向上と生産性の向上に不可欠な独自の「ウルトラクリーンチャンバーテクノロジー」を搭載するなど、業界のスタンダードとなっています。

当社は、TSMC社より2011年に「Environmental Excellence賞」を、2015年には「Excellent performance賞」を受賞。当社枚葉式洗浄装置の炭素化合物や薬液の削減などの優れた環境性能が高く評価されています。当社は今後も、半導体洗浄装置のリーディングカンパニーとしてお客さまと一層強固な関係を築き、台湾市場をはじめ世界規模での販売・サービスの積極的な展開を図り、業界の発展に貢献していきます。

※ ファウンドリー（受託製造）

製造設備を持たない半導体開発企業から設計データを受け取り、その企業に代わり製造を専門に請け負う半導体メーカー。

■ TSMC社 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. /台湾積体電路製造股份有限公司)

TSMC社は世界最大の専門ファウンドリーメーカーで、業界をリードするプロセス技術及びファウンドリー業界では最大のポートフォリオであるシリコン実証済みライブラリ、IP、デザインツール、リファレンスフロー等のサービスを提供しています。2018年のTSMC社のウエハーの総生産量は、約1,200万枚（12インチ換算）となる見込みです。先端12インチ GigaFab®3拠点、8インチファブ4拠点、6インチファブ1 拠点、そして子会社であるWaferTech社、TSMC中国及びTSMC南京での生産量が含まれています。TSMC社は、7nmの生産能力を提供する最初のファウンドリーメーカーでもあります。本社は、台湾の新竹にあります。(URL : [www.tsmc.com](http://www.tsmc.com))

• 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 社長オフィス 企画部 Tel: 075-417-2527 [speinfo@screen.co.jp](mailto:speinfo@screen.co.jp)